

(株)ディープラ

ディープラ

樹脂の試作部品なら弊社に御相談ください。
短納期・小ロットの案件を安価で対応します。



弊社は樹脂部品の切削加工を得意としています。
小部品からカバー物まで幅広く対応しており、小ロットの試作部品を安価で提供します。

主要設備

マシニングセンターFANUC22台 特殊加工用彫刻機15台
汎用旋盤1台 パネルソー3台 ボール盤3台 ブラスト2台
その他 三次元測定器2台 等

得意な加工分野

旋盤・NC旋盤加工 | フライス・M/C加工 | プレス・板金加工 | 研削加工 | 研磨加工 | 溶接加工
樹脂成形加工 | ゴム成形加工 | 放電加工(ワイヤー・形彫) | ばね・ワイヤーフォーミング加工
ガラス・レンズ加工 | セラミックス加工 | 熱処理 | めっき・蒸着・表面処理 | 塗装 | 金型製作
MIM(金属粉末射出成型) | 3Dプリンター(積層造形法) | 鋳造・ダイカストロストワックス
鍛造 | 各種試作開発 | その他加工

所在地：〒146-0092
大田区下丸子
4-17-13

T E L : 03-3758-6745
F A X : 03-3758-6726
E-mail : akihiko.kanda@d-pla.co.jp
U R L : <http://d-pla.co.jp>

部署名：営業
担当者：神田 晶彦